SD7501T4



带报警和通信输出 4~20mA 无源表专用芯片

特点

● 显示范围: -1999~9999

● 转换速率: 3 次/秒

● 工作电压: 2.4~3.6V

● 产品压降: <3.3V

● 环路阻抗: ≤5R

● 工作电流: <2mA

● 测量精度: 0.01% F.S±1 个字

● 功能按键: O、M

● 显示方式: LCD/LED,带8个不同的物理单位

● 参考电压: 1.2V, 50ppm/°C

● 校准方式:程控两点校准

•报警输出: 2路隔离式开关量报警输出

● 通信方式: 支持 UART 通信输出

■温度检测:具有内部温度传感器,可对对测量结果进行温度补偿

描述

SD7501T4为4~20mA无源表芯片,内含高精度低噪声模/数转换器(ΣΔADC),最高可使测量达到9999计数的稳定读数,3~25mA量程综合精度可达0.01% F.S(偏差<2个字)。对环路阻抗影响小,压降低,先进的校准算法与温度补偿算法,满足多种应用场景的需求。

应用领域

变送器可编程二次表 4~20mA 无源表 高精度数显表头

订购信息

LQFP64 封装

管脚图和管脚描述

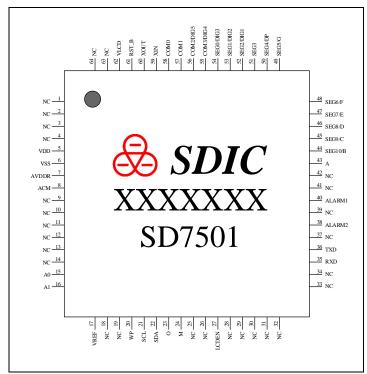


图1. 管脚图



表 1. 管脚描述

序号	管脚名称	属性	管脚描述	
1-4	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	
5	VDD	电源	外接 0.1μF 电容到 VSS	
6	VSS	地	地	
7	AVDDR	模拟	外接 1μF 滤波电容到 VSS	
8	ACM	模拟	外接 0.1μF 电容到 VSS	
9-14	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	
15-16	A0-1	模拟 输入	模拟信号输入端口	
17	VREF	模拟	外接 0.1μF 和 10μF 电容到 VSS	
18-19	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	
20	WP	О	IIC 通信 WP	
21	SCL	О	IIC 通信 SCL	
22	SDA	I/O	IIC 通信 SDA	
23	0	I	按键输入	
24	M	I	按键输入	
25-26	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	
27	LCDEN	I	LCD 显示使能,低电平有效	
28-34	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	
35	RXD	I	URAT 通信 RXD	
36	TXD	О	URAT 通信 TXD	
37	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	
38	ALARM2	0	第二路报警控制输出	
39	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	
40	ALARM1	0	第一路报警控制输出	
41-42	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	
43	A	О	LED 显示 A 段驱动	
44	SEG10/B	О	LCD 驱动 SEG10, LED 显示 B 段驱动	
45	SEG9/C	О	LCD 驱动 SEG9,LED 显示 C 段驱动	
46	SEG8/D	О	LCD 驱动 SEG8, LED 显示 D 段驱动	
47	SEG7/E	О	LCD 驱动 SEG7, LED 显示 E 段驱动	
48	SEG6/F	О	LCD 驱动 SEG6, LED 显示 F 段驱动	
49	SEG5/G	О	LCD 驱动 SEG5,LED 显示 G 段驱动	
50	SEG4/DP	О	LCD 驱动 SEG4,LED 显示 DP 段驱动	
51	SEG3	О	LCD 驱动 SEG3	
52	SEG2/DIG1	О	LCD 驱动 SEG2,LED1 显示公共端	
53	SEG1/DIG2	О	LCD 驱动 SEG1,LED2 显示公共端	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

晶华微电子 版本 v0 2020/12





54	SEG0/DIG3	О	LCD 驱动 SEG0,LED3 显示公共端	
55	COM3/DIG4	О	LCD 驱动 COM3,LED4 显示公共端	
56	COM2/DIG5	О	LCD 驱动 COM2, LED5 显示公共端	
57-58	COM1-0	О	LCD 驱动 COM1-0	
59	XIN	模拟	外接晶体引脚	
60	XOUT	模拟	外接晶体引脚	
61	RST_B	I	外部复位引脚,低电平芯片复位	
62	VLCD	模拟	外接 1μF 电容到 VDD	
63-64	NC	NC	悬空,外部不要连接任何电路	

晶华微电子 版本 v0 2020/12 第 3 页 共 10 页



功能框图

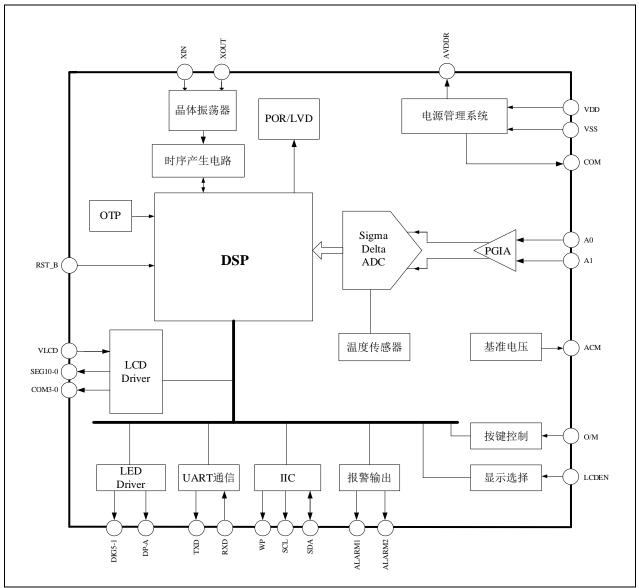


图2. 功能框图



测量信号

信号类型: 直流电流

信号范围: 4~20mA(极限2~50mA)

测量精度: 0.01%F.S (4~20mA 范围内最大偏差<2 个字)

功能按键定义(长按时间>2秒)

O+M组合键

- 测量模式下O+M长按进入菜单,并显示密码 输入。
- 菜单模式下O+M长按退出菜单,并进入测量模式。

 \mathbf{o}

- 密码或参数设置时,短按光标循环左移。
- 菜单显示时,短按循环切换菜单。
- 密码输入时,长按进入当前密码对应的菜 单。
- 菜单模式下,长按返回到密码输入状态。

- 参数设置时,长按参数保存,并自动显示下 一菜单名称。
- 校准设置时,长按保存当前锁定值为校准 值。

M

- 测量模式下,短按显示4~20mA原始值。
- 菜单模式下,短按进入当前菜单,并显示菜 单对应参数。
- 密码输入或参数设置时,短按调整当前闪动 数字值。
- SP1、SP2、CAL1、CAL2菜单参数设置时, 长按用于确认操作和启动校准。

报警功能

报警介绍

支持两路独立的报警输出,可任意设置每一路报警的上下限和报警状态,其中,报警状态包括高报警、低报警,不报警三种。支持0~99S的报警延时设置,该参数对报警进入与报警退出同时生效。

报警发生时,测量结果中会插入报警结果信息:报警退出后,显示正常。

报警连接

- 当表头显示值达到设定的报警状态时,表头主芯片输出报警信号,约 3V 高电位电压信号,加在光电耦合器输入端经隔离的光电放大作用,在外电源配合下光耦输出直流驱动电流给继电器线圈,吸合常开触点,接通执行机构电源回路,执行器(例如电动机等)启动。
- 退出报警状态时,主芯片报警信号输出端降为低电位,约0V,同时光耦输出电流降为零,继电器释放,触点开路,执行机构断电,停止工作。

报警方式输出简易电路如图3所示。

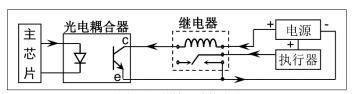


图 3. 报警输出连接方式



功能菜单

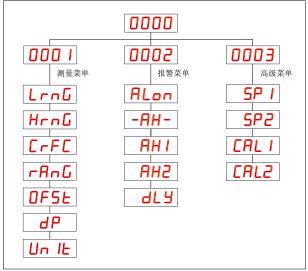


图 4. 菜单内容

测量菜单

测量参数设置菜单(密码 0001)完成显示上下限、修正系数、量程范围、偏移量、小数点、物理单位的设定。

- LrnG:显示下限设置菜单,出厂设置为 0。参数设置范围:-1999~9999。
- HrnG:显示上限设置菜单,出厂设置为 0。参数设置范围: 0~9999。
- CrFC: 修正系数设置菜单,出厂设置为 0。参数设置范围: 0~9999。
- rAnG: 量程范围设置菜单,出厂设置为16。参数设置范围: 1~99。
- OFSt: 修正系数设置菜单,出厂设置为 0。参数设置范围: -1999~9999。
- dP: 小数点设置菜单,默认无小数。参数设置范围: 0~3 位小数。
- Unit: 物理单位设置菜单,默认无单位指示。 参数设置范围:循环8种单位指示。

报警菜单

测量参数设置菜单(密码0002)完成报警开关、报警点状态、报警上下限、报警延时的设定。

- Alon:报警开关设置菜单,默认报警关闭。On 表示报警打开,oFF表示报警关闭。
- -AH-: 报警点状态设置菜单,默认设置全关。 Lx 为小于报警点报警,Hx 为大于报警点报警。 如,L1.H2 表示小于报警点 1 报警和大于报警 点 2 报警;H1.表示大于报警点 1 报警,报警点 2 关闭。
- AH1:报警点1阈值设置菜单,出厂设置为0。 参数设置范围:-1999~9999。
- AH2:报警点2阈值设置菜单,出厂设置为0。 参数设置范围:-1999~9999。
- dLy:报警延时设置菜单,出厂设置为0,单位 S。参数设置范围:0~99。报警延时对报警进入 与报警退出同时有效。

高级菜单

高级菜单(密码 0003)完成恢复出厂设置、保存当前设置为默认设置、两点校准等操作。

- SP1:恢复出厂设置菜单,显示 Init 并闪烁,直 到确认操作后闪烁关闭。
- SP2:保存当前设置为默认值菜单,显示 yES 并闪烁,直到确认操作后闪烁关闭。
- CAL1:校准点1校准菜单,显示04.00。
- CAL2:校准点2校准菜单,显示20.00。

其它功能

1、开机

显示版本号,然后进入测量模式,并显示当 前测量值。

2、报警

支持上下限设置,当显示结果大于上限设定值(HmG)时,显示-OL-; 当显示结果小于下限设定值(LmG)时,显示-UL-。

3、通信

测量结果可通过串口方式输出,默认输出速率3次/S,(支持其他协议定制开发)。



典型应用图

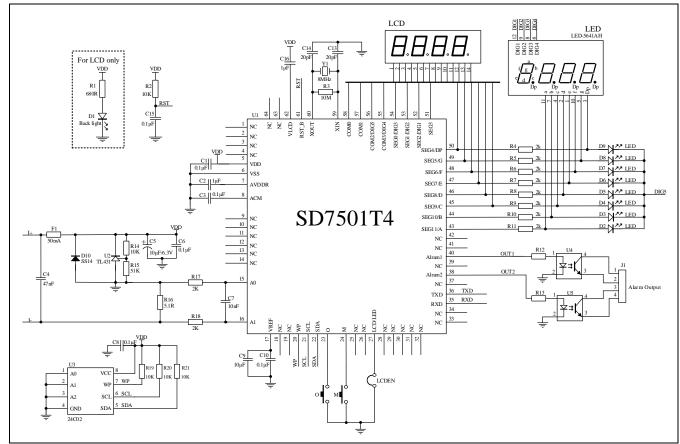
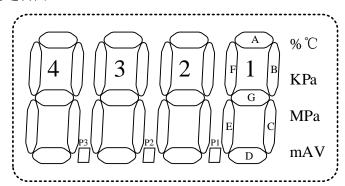


图 5. 典型应用图



显示屏

图 6 是液晶显示屏与逻辑图。



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SEG					SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10
COM1	COM1				%	A	A1	F1	A2	F2	A3	F3	A4	F4
COM2		COM2			KPa		B1	G1	B2	G2	В3	G3	В4	G4
COM3			COM3		°C	m	C1	E1	C2	E2	СЗ	E3	C4	E4
COM4				COM4	MPa	V	D1	P1	D2	P2	D3	Р3	D4	

图 6. 液晶显示屏与逻辑图

注意:液晶屏工作电压3V,驱动方式1/4 duty、1/3 bias。



电气特性

表 2. 最大极限值

t= >=	∠> W.f.	日上出		36 t).
标识	参数	最小值	最大值	单位
T_{A}	环境温度	-40	+85	°C
T_{S}	储存温度	-55	+150	°C
$V_{ m DD}$	供电电压	-0.2	+4.0	V
Vpp	烧录电压	-0.2	+7.5	V
$V_{\mathrm{IN}}, V_{\mathrm{OUT}}$	数字输入、输出	-0.2	$V_{DD}+0.3$	V
T_L	回流焊温度曲线	Per IPO	°C	

注:

- 1. CMOS 器件易被高能静电损坏,设备必须储存在导电泡沫中,注意避免工作电压超出范围。
- 2. 在插拔电路前请关闭电源。

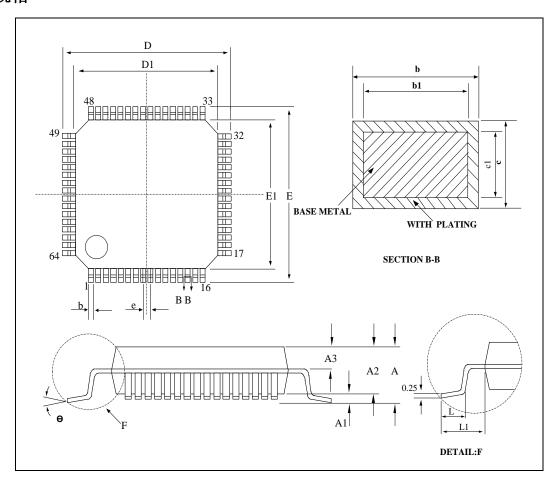
表 3. 电气参数(电源电压 3.3V, 工作温度 25℃)

标识	参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	条件/备注
VDD	工作由压	2.4	3.0	3.6	V	模拟模块工作电压
VDD	工作电压	2.0	3.0	3.6	V	数字模块和 MCU 工作电压
IDD1	工作电流		3.0	4.0	mA	
IDD2	待机电流		1.5	2	μΑ	MCU 进待机模式,模拟模块不工作
BW	AC 测量带宽		2	1	kHz	测量误差 ≤0.5%
POR	上电复位电压		2.0	-	V	
LVD	低压检测复位电压		1.9		V	
管脚电气参	管脚电气参数					
IOH	LED 口输出电流		12	1	mA	
VIH	输入高电平	0.7VDD	-	1	V	
VIL	输入低电平			0.3VDD	V	
VOH	输出高电平	VDD-0.3	-		V	
VOL	输出低电平			VSS+0.3	V	

晶华微电子 版本 v0 2020/12 第 9 页 共 10 页



封装规格



尺寸:毫米

标识	最小值	典型值	最大值			
A			1.60			
A1	0.05		0.20			
A2	1.35	1.40	1.45			
A3	0.59	0.64	0.69			
b	0.19		0.27			
b1	0.18	0.20	0.23			
С	0.13		0.18			
c1	0.12	0.13	0.14			
D	11.80	12.00	12.20			
D1	9.90	10.00	10.10			
Е	11.80	12.00	12.20			
E1	9.90	10.00	10.10			
e	0.50BSC					
L	0.45		0.75			
L1	1.00BSC					
θ	0		7			

图7. LQFP64 封装外形图